ダイニック株式会社

2026 年 6 月 29 日

「PROPAK CHINA 2026」に出展しました

2026 年 6 月 15 日～ 17 日、中国･上海の「National Exhibition and Convention Center」で開催された、アジア最大級の加工・包装業界展示会「PROPAK CHINA 2026」に､当社が合弁で設立した福建尼科斯科技有限公司（Nicx Synergetic Thermal Prints Limited Company）が出展しました。

本展示会において、Nicx 社は食品包装フィルムへの印字に最適な「HT19」やラベル用高性能レジンリボンの「HF28」を始め、様々な熱転写インクリボンを展示しました。
HT19 はダイニックのグローバルスタンダードのワックスレジンリボンで、高速・低エネルギーでシャープな印字が得られます。
HF28 は高い耐久性を持ちながら低エネルギーでの印字が可能な新開発のレジンリボンです。耐久性と印字感度の性能バランスの良さが評価され、採用が広がっています。

今回の展示会においてはアジアを中心に世界各国より沢山の方々がNicx 社のブースにお立ち寄りいただきました。
中国での新たな熱転写リボン生産拠点であるNicx 社をアピールすることができ、大変有意義な展示会となりました。Nicx 社の新工場は本格的な量産をスタートし、中国市場を始め世界市場へのプリンターリボン供給に向けて一層の挑戦を進めてまいります。